



株式会社UKCホールディングス
2013年(平成25年)3月期 第1四半期決算説明資料

2012年8月9日



株式会社 UKCホールディングス





目次

2013年3月期 第1四半期決算(連結)概況

| | |
|------------------------------|---|
| 事業セグメント | 4 |
| 2013年3月期 第1四半期 ハイライト | 5 |
| 2013年3月期 第1四半期 半導体及び電子部品事業 | 6 |
| 2013年3月期 第1四半期 電子機器事業 | 7 |
| 2013年3月期 第1四半期 システム機器事業 | 8 |
| 2013年3月期 第1四半期 財政状態(バランスシート) | 9 |

2013年3月期 2Q累計及び通期業績予想について

| | |
|-----------------------|----|
| 2013年3月期 2Q累計及び通期業績予想 | 11 |
|-----------------------|----|





2013年3月期 第1四半期決算(連結)概況



事業セグメント



| 事業部門(セグメント) | | 主要製品 |
|-----------------|--------------------|--|
| 半導体及び 電子部品事業 | 半導体 | イメージセンサー、メモリー、マイコン、システムLSI、 その他半導体 |
| | 電子部品 | 液晶パネル、バッテリー、光学ピックアップ、ACF※、基板、 タッチパネル、複合部品、その他一般電子部品 |
| | EMS | 電子機器受託製造サービス(Electronic Manufacturing Service) |
| | その他 | LED照明 |
| 電子機器事業 | 電子機器 | 各種VTR、カメラ、ビデオプリンター、音響映像関連機器 |
| | 記録媒体品 | 磁気テープ、光ディスク、データ記録用ディスク |
| | 製品 | 電子機器を組み合わせたシステム製品、セキュリティ関連製品 |
| | その他 | 電子機器の修理、AV機器のレンタル、教育用ソフトウェア |
| システム機器事業 | 産業電子機器及び 伝送端末機器 | 非接触ICカード (FeliCa) R/Wモジュール、 リモコン電子キーシステム、医療用監視システム、 セキュリティシステム |
| | その他 | 信頼性試験受託業務、環境物質分析受託業務 |

※ 異方性導電膜 (Anisotropic Conductive Film):

中・小型液晶パネルとフレキシブルプリント基板を接合するフィルム型の実装材料



2013年3月期 第1四半期 ハイライト

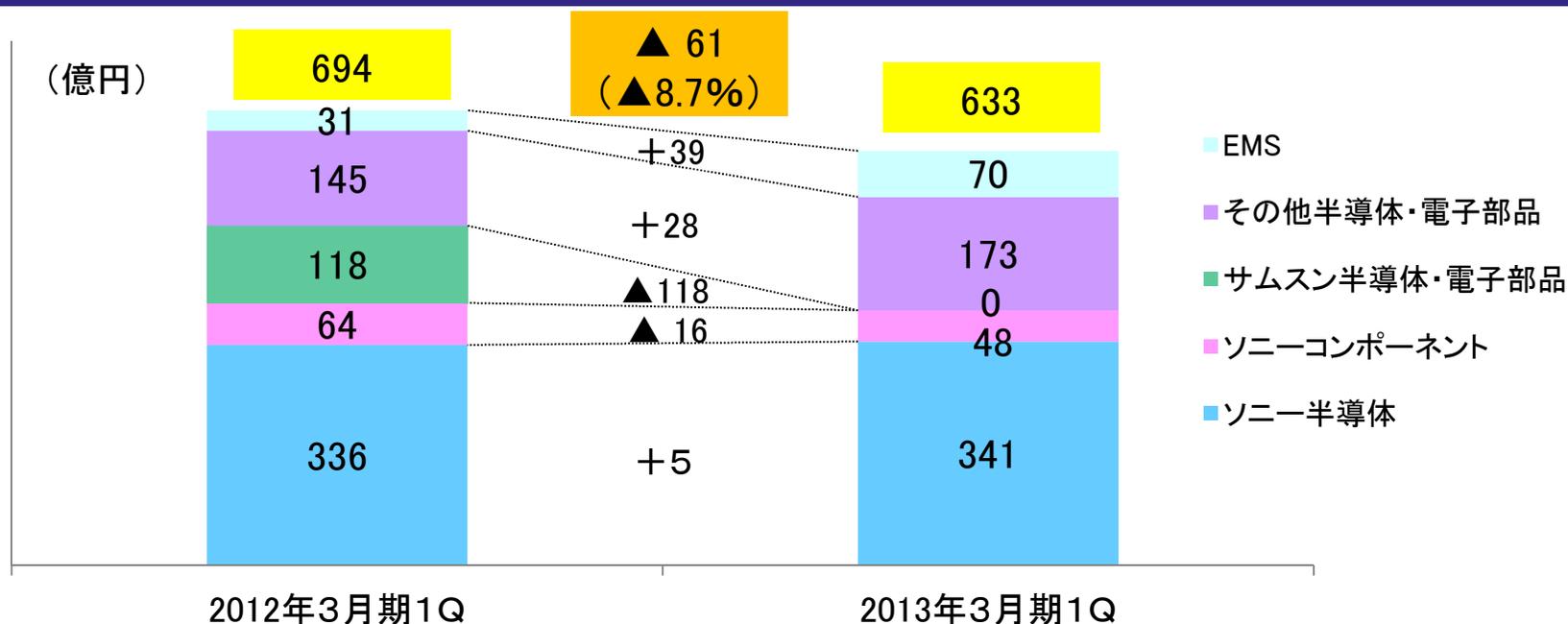


| (単位:百万円) | 2012年3月期 第1Q | | 2013年3月期 第1Q | | 前年同期比 | | 第1Q進捗率 | |
|----------|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------|-------------------|-------|
| | 金額 | 構成 | 金額 | 構成 | 増減金額 | 増減率 | 2Q累計予想 (5/9公表) | 進捗率 |
| 売上高 | 72,718 | 100.0% | 66,322 | 100.0% | ▲6,396 | ▲8.8% | 135,000 | 49.1% |
| 売上総利益 | 3,891 | 5.4% | 4,537 | 6.8% | +646 | +16.6% | 8,100 | 56.0% |
| SGA | 2,889 | 4.0% | 2,698 | 4.1% | ▲191 | ▲6.6% | 5,500 | 49.1% |
| 営業利益 | 1,002 | 1.4% | 1,839 | 2.8% | +837 | +83.5% | 2,600 | 70.7% |
| 経常利益 | 917 | 1.3% | 1,416 | 2.1% | +499 | +54.5% | 2,400 | 59.0% |
| 四半期純利益 | 615 | 0.8% | 876 | 1.3% | +260 | +42.3% | 1,400 | 62.6% |

- ▶ 売上高:前年同期比▲64億円(▲8.8%)
 減収要因:サムスン製半導体・電子部品ビジネスの事業譲渡の影響(▲118億円)
 増収要因:スマートフォン向け電子部品販売や液晶モジュール基板実装受託(EMS事業)の増収
 震災の影響による主にデジタルスチルカメラ向け半導体・電子部品販売減からの回復等
- ▶ 売上総利益:前年同期比+6.4億円(売上総利益率+1.5%)
 スマートフォン向け等の高付加価値事業の売上比率が拡大
 売上高減収をカバーし、売上総利益は前年比増加
- ▶ 営業利益:売上総利益増に加え、事業譲渡に伴うSGA減少で前年同期比大幅増
- ▶ 経常利益、四半期純利益
 円高による為替差損(435百万円、前年同期は116百万円)が発生したものの、営業利益大幅増に伴い増加



2013年3月期 第1四半期 半導体及び電子部品事業



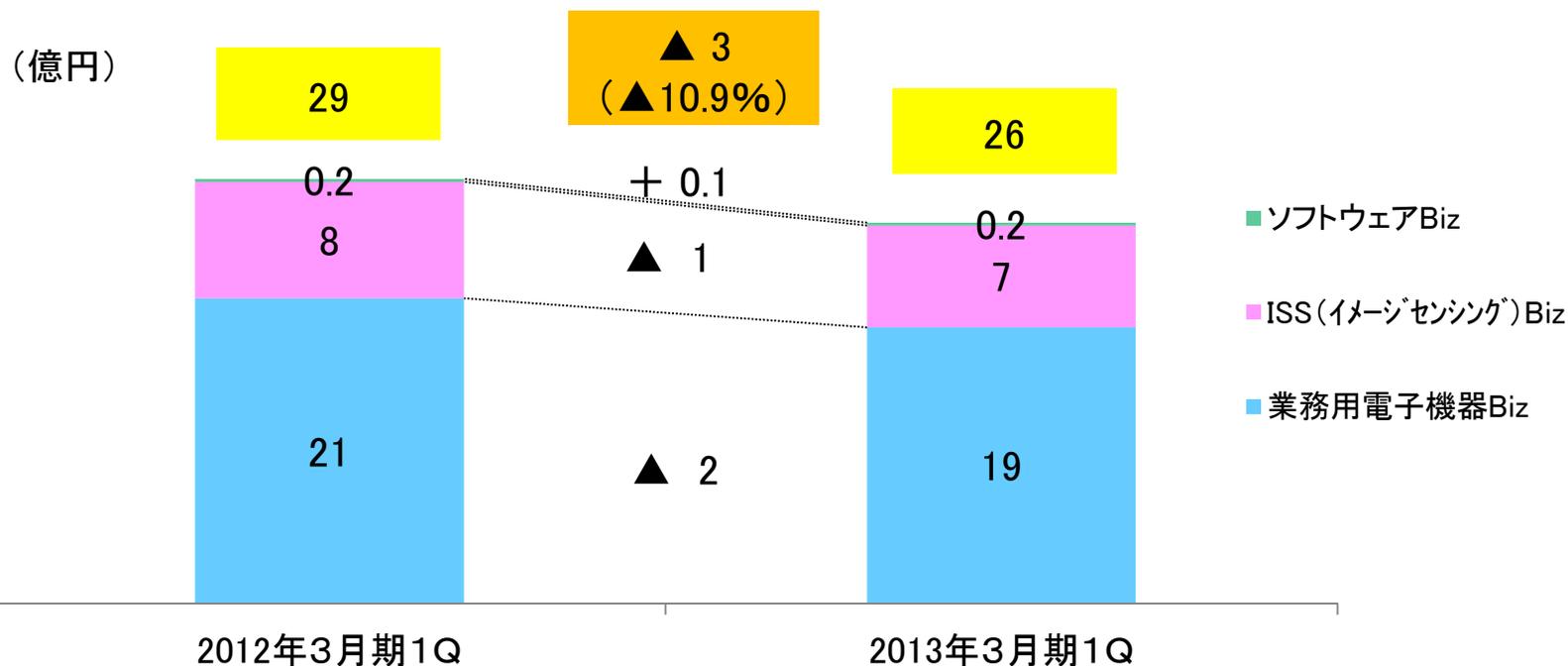
セグメント利益(百万円)

1,581

2,413

- ソニー半導体、電子部品:
震災影響が剥離したことにより、主にデジタルスチルカメラ向けイメージセンサーの販売が伸長
低温ポリシリコン液晶パネル(ジャパンディスプレイ移管分)減少、ブルーレイ向け光学ピックも販売減
- サムスン半導体、電子部品: 12年7月に丸文セミコンへ事業譲渡
- その他: スマートフォン向けタッチパネル・ジャパンディスプレイ製パネル、車載向け液晶パネルが好調
- EMS: 中国自社工場(液晶モジュール基板実装)の本格稼働により伸長
- 高付加価値商材の売上割合が拡大したことにより、セグメント利益は前年同期比大幅増

2013年3月期 第1四半期 電子機器事業



セグメント利益(百万円)

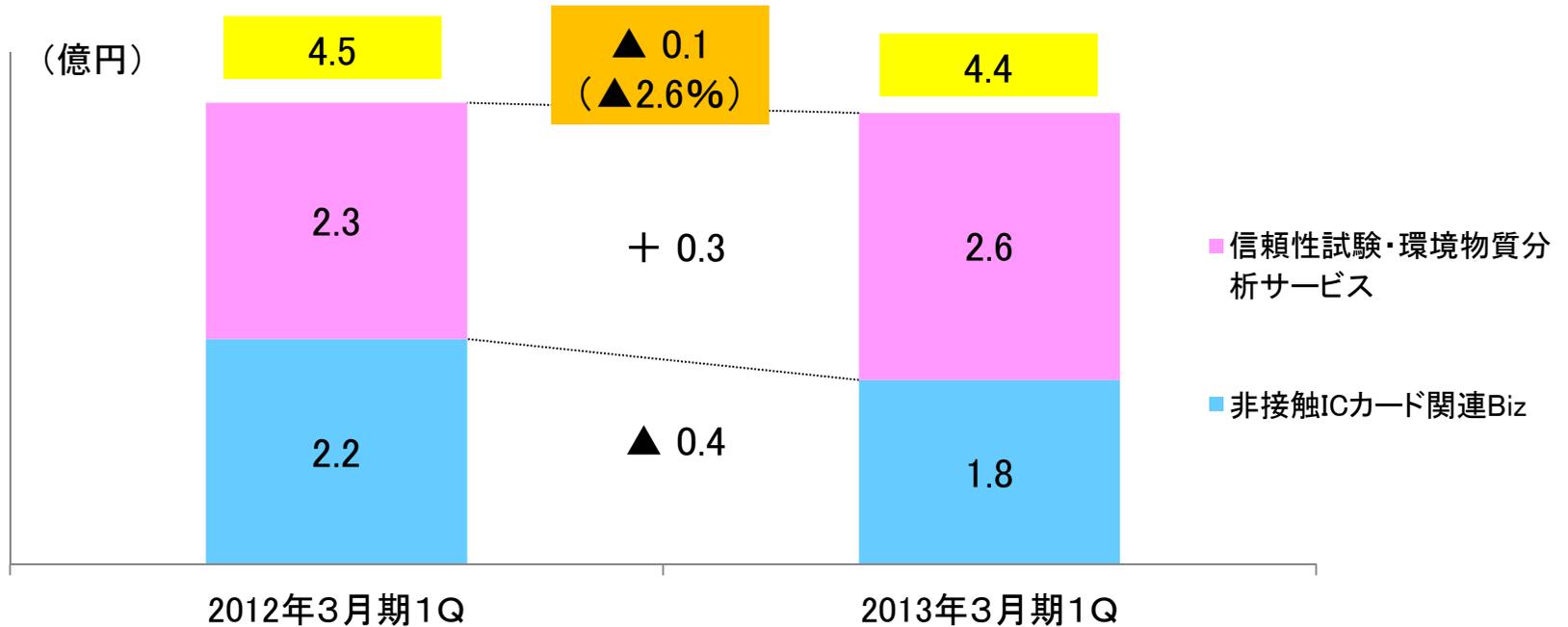
▲192

▲182

- 業務用電子機器ビジネス
顧客の設備投資予算の凍結や案件の延伸等により売上減
- イメージセンシングビジネス
国内半導体製造装置メーカー向けで一部需要の回復が見られたものの、韓国監視向け等の販売が減少
- 付加価値の高いシステム製品の販売が伸長したことにより、セグメント損失は改善



2013年3月期 第1四半期 システム機器事業



セグメント利益(百万円)

48

57

- 非接触ICカード関連ビジネス
タブレット端末向けにNFCモジュールの新規採用等あるも、顧客の投資意欲の停滞もあり販売減
- 半導体及び電子部品の信頼性試験・環境物質分析サービス
試験数や太陽電池関連等の新規案件の増加に伴い、業績も比較的好調に推移



2013年3月期 第1四半期 財政状態(バランスシート)

| (単位:百万円) | | 12/3月末 | 12/6月末 |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 現預金 | | 17,925 | 13,773 |
| 売上債権 | | 61,015 | 70,686 |
| 棚卸資産 | | 16,892 | 21,076 |
| その他 | | 3,627 | 3,721 |
| 流動資産計 | | 99,461 | 109,258 |
| 固定資産計 | | 4,923 | 5,256 |
| 総資産 | | 104,385 | 114,515 |

| | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 仕入債務 | | 38,837 | 42,415 |
| 短期借入金※ | | 15,514 | 22,405 |
| その他 | | 4,252 | 3,126 |
| 流動負債計 | | 58,605 | 67,947 |
| 長期借入金 | | 4,865 | 5,667 |
| その他 | | 1,243 | 1,217 |
| 固定負債計 | | 6,108 | 6,884 |
| 純資産 | | 39,671 | 39,683 |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 自己資本比率 | 37.7% | 34.4% |
|---------------|--------------|--------------|

※ 1年内返済予定の長期借入金を含む

| | 前期末比 | 主な増減要因 |
|--------|---------|--|
| 総資産 | +10,130 | <ul style="list-style-type: none"> ・売上債権 + 9,671百万円 ・棚卸資産 + 4,184百万円 ・現預金 ▲ 4,152百万円 |
| 負債 | +10,117 | <ul style="list-style-type: none"> ・短期借入金※+6,890百万円 ・仕入債務 + 3,577百万円 |
| 純資産 | +12 | <ul style="list-style-type: none"> ・四半期純利益 876百万円 ・利益剰余金からの配当 ▲549百万円 ・その他の包括利益累計額の変動額 ▲94百万円 ・少数株主持分の変動額 ▲48百万円 |
| 自己資本比率 | ▲3.3% | 売上増に伴う総資産の増加により、37.7%から34.4%に低下 |



2013年3月期 2Q累計及び通期業績予想について



2013年3月期 2Q累計及び通期業績予想

| (単位:百万円) | 第1Q累計実績 | | 2Q累計予想(5/9公表) | | | 通期予想(5/9公表) | |
|----------|---------|--------|---------------|--------|-------|-------------|--------|
| | 金額 | 構成 | 金額 | 構成 | 1Q進捗率 | 金額 | 構成 |
| 売上高 | 66,322 | 100.0% | 135,000 | 100.0% | 49.1% | 275,000 | 100.0% |
| 売上総利益 | 4,537 | 6.8% | 8,100 | 6.0% | 56.0% | 16,700 | 6.1% |
| SGA | 2,698 | 4.1% | 5,500 | 4.1% | 49.1% | 11,000 | 4.0% |
| 営業利益 | 1,839 | 2.8% | 2,600 | 1.9% | 70.7% | 5,700 | 2.1% |
| 経常利益 | 1,416 | 2.1% | 2,400 | 1.8% | 59.0% | 5,300 | 1.9% |
| 四半期純利益 | 876 | 1.3% | 1,400 | 1.0% | 62.6% | 3,100 | 1.1% |

- 第1四半期連結累計期間の連結業績は当初の予想を上回る進捗率で推移
第2四半期も、スマートフォンやデジタルスチルカメラ向け半導体・電子部品の堅調な販売を予想
- 現段階では、平成24年5月9日公表の第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を据え置く
希望退職者募集(平成24年6月15日公表)の結果も合わせ、業績予想の修正が必要となった場合は速やかに公表予定



株式会社 UKCホールディングス

〈お問い合わせ先〉

経営企画部 大澤

Mail to: ir@ukcgroup.com

本プレゼンテーション資料中のデータや将来予測は、資料作成時点における当社の判断や入手可能なデータに基づくもので、今後様々な要因によって変化することがあり、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。

